

供給確保計画の概要

1. 認定の日付

令和6年11月29日

2. 供給確保計画の認定番号

2024半導体第2号—1

3. 供給確保事業者の名称等

カナデビア株式会社

4. 認定供給確保計画の概要

- 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資又はその生産に必要な原材料等の品目
半導体製造装置を構成する部素材（ラッピングプレート）
- 特定重要物資等の安定供給確保に関する目標
ラッピングプレートの国内における生産能力の強化
- 取組において支援措置の対象とする取組の内容
 - 取組の種類：1. 生産基盤の整備
 - ・施設の所在地：高浜町（福井県）
 - ・主要製品：ラッピングプレート

	生産場所	供給開始	生産能力
ラッピングプレート	高浜町	2027年4月	2,050 セット枚/年

(※) 供給開始の日から10年以上の継続生産を予定

- 取組を実施するために必要な資金の額： 27億円（最大助成額：9億円）
- 希望する支援措置
助成金交付